



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **板对板**

Number of Positions: **60**

中心线（间距）: **1.27 mm [.05 in]**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	2
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	60
板对板配置	平行

电气特征

介质耐压（最大值）	500 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ
Operating Voltage	30 VAC

主体特性

连接器外形	标准
-------	----

接触件特性



接合方柱尺寸	.38 mm[.015 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 6.35 µm[150 – 250 µin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	矩形柱
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3.6 A

端接特性

圆形端接柱体和尾部直径	.38 mm[.015 in]
端接柱体和尾部长度的	2.54 mm[.1 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定	带有
接合固定类型	闭锁
接合对准	带有
接合对准类型	极化, 极化
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	LCP

尺寸

Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
---------	---



工作温度范围-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

已批准的标准	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可

包装特性

封装数量	11
封装方法	盒和管

其他

已忽略的装载位置	0
注释	**10 和 12 针公端上省略位置标识功能。

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 6-487937-0
060 HOUSING FFC 50CL DR LATCH

TE 产品编号 1-111196-2
060 RCPT SYSTEM 50 30 DPLX

TE 产品编号 104078-6
60 SYSTEM 50 RCPT ASSY DRST

TE 产品编号 104550-7
60 SYS50 SURFMNT DRST RCPT

TE 产品编号 147378-6
60 SYS50 SMT RCP DR SHD W/O HD

该系列中的其他产品 | AMPMODU System 50

板对板接头和插座(951)

线对板接头和插座(63)

客户还购买了

TE 产品编号1-499206-0
050 UNIV HDR SP 4S 30DP STD L1

TE 产品编号106081-1
2MM HM, HEADER, TYPE C

TE 产品编号1617074-4
3SBC5004K1R = RELAY

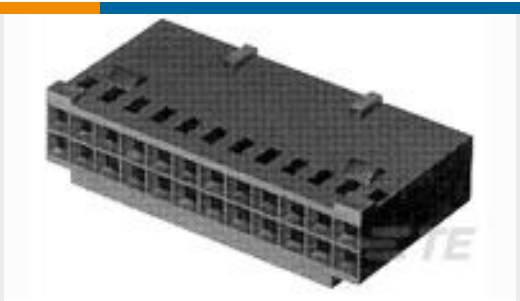
TE 产品编号104068-2
10 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD



TE 产品编号1059691-1
4565 0000 00



TE 产品编号1-104068-2
26 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD



TE 产品编号87631-9
14 MODIV HSG COMP DR .100 POL



TE 产品编号1059681-1
4562 0000 00



TE 产品编号1-1825098-2
TPC13F004

文档

产品图纸

60 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_104068-6_S.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_104068-6_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_104068-6_S.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_104068-6_032320181359_dmtec

英文版本

MD_104068-6_032320181359_dmtec

英文版本

104068-6

AMPMODU System 50, PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 60 Position,
1.27mm [.05in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, Printed Circuit Board

